



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

端子基材: 磷青铜

产品端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.71 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

--	--



封装方法	带
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 964056-2
MOD2 STIFT F0,9MM

客户还购买了



TE 产品编号964976-7
MODU2MM BU-GEH 2X7P

TE 产品编号6-216792-4
AMP LATCH ASSY

TE 产品编号6-216791-0
AMP LATCH D/P ASSY

TE 产品编号163618-1
CIS COSI PIN POST

TE 产品编号964976-6
MODU2MM BU-GEH 2X6P

TE 产品编号969047-3
MODU CRIMP CONTACT

TE 产品编号1-745508-1
FERRULE SPLIT RING, HD

TE 产品编号5750340-1
Mini DIN, 8 pos, Vertical, Shield

TE 产品编号1991231-2
EMC CRIMP SLEEVE. IPT 16-50mms

TE 产品编号1991234-1
SHIELD BODY & WAVE SPRING ASSY

文档

产品图纸

MOD2 STIFT F0,9MM

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_964056-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964056-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964056-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本